

第 63 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2023 年 2 月 17 日（金） 13：30～17：15 （受付 13：00～）

場所： スペースアルファ三宮（兵庫県神戸市） 6F 中会議室 1 No.⑤

<https://www.spacealpha.jp/sannomiya/>

Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

1. 開会の挨拶 (13:30－13:35 5分)
2. 基調講演 (13:35－13:55 20分)
松尾電機株式会社 主任検査員 岡村 三男 様
3. 部品メーカーからの情報 (13:55－14:55 60分)
 - 3.1 積層セラミックコンデンサ（J2040/M105 形）1005 サイズ、0.1uF の再認定について
積層セラミックコンデンサ（J2040/M105 形）3216 サイズ、10uF の新規採用の制限について
／(株)福井村田製作所
 - 3.2 ヒューズ再認定 完了報告／(株)立山科学デバイステクノロジー
 - 3.3 POL DC/DC コンバータ 再認定試験結果／福島アビオニクス(株)
 - 3.4 認定部品の再構築構想について／(株)タムラ製作所
 - 3.5 銅めっきライン更新／OKI サーキットテクノロジー(株)
- ◆休 憩◆ (14:55－15:10 15分)
4. 部品ユーザからの情報
 - 4.1 宇宙機器搭載部品の使用状況と部品メーカー様への要望／長野日本無線(株) (15：10－15：40 30分)
5. JAXA からの情報 (15:40－16:35 55分)
 - 5.1 2022 年度認定部品メーカーとの連携強化のための取り組み結果
 - 5.2 宇宙用次世代 MPU の開発進捗状況／第一研究ユニット
 - 5.3 日本発の新 FPGA の特徴と今後の研究開発計画／第一研究ユニット
 - 5.4 JAXA における部品の放射線評価への取り組み
 - 5.5 はんだ付け工程標準の改定計画
6. 海外情報 (16:35－17:05 30分)
 - 6.1 ISTFA2023 の開催案内／(株)マクニカ
 - 6.2 CE-11/CE-12 及び NEPAG 報告
7. その他 (17:05－17:10 5分)
 - 7.1 今年度/来年度のイベント紹介
8. 閉会の挨拶 (17:10－17:15 5分)
意見交換会：17：30～20：00

※資料配布

配布①：QPL/QML 部品認定計画

配布②：QTS/ADS の制改定状況

配布③：認定部品の主な変更管理状況